PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-335686

(43)Date of publication of application: 22.12.1995

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 06-127905 (22)Date of filing:

(71)Applicant: NIPPON STEEL CORP

09.06.1994

(72)Inventor: KITAMURA OSAMU

UNO TOMOHIRO

(54) GOLD ALLOY WIRE FOR BONDING

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a wire which is suitable for a semiconductor device which has a wiring distance of 3mm or above between electrodes on a semiconductor element and inner leads and which has a strong bonding strength after bonding by letting it include a specified amount each of Ca, Be, Y, Ce, La, and In and letting the rest part be constituted of Au and inevitable impurities.

CONSTITUTION: This wire includes 3-40wt.ppm of Ca, 0.5-15wt.ppm of Be, 4-30wt.ppm of Y, and 4-30wt.ppm of Ce or La or both of them. The total amount of Y and Ce or La or both of them should be 11wt.ppm or above and the total amount of Ca, Y and Ce or La or both of them should be 70wt.ppm or below. In addition, 5-60wt.ppm of In is included and the rest part is constituted of Au and inevitable impurities. Due to this composition, such a wire is obtained that has a small variation in the loop height and a small wire flow after resin sealing and that is suitable for a bonding wire for a long span.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

16.11.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-335686

(43)公開日 平成7年(1995)12月22日

(51) Int.Cl.⁶

微別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/60

301 F

審査簡求 未請求 請求項の数2 OL (全 15 頁)

(21) 出願番号

(22)出願日

特顯平6-127905

平成6年(1994)6月9日

(71)出頭人 000006655

新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72)発明者 北村 修

神奈川県川崎市中原区井田1818番地 新日

本製鐵株式会社先端技術研究所内

(72)発明者 宇野 智裕

神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日

本製鐵株式会社先端技術研究所內

(74)代理人 弁理士 大関 和夫

(54) 【発明の名称】 ポンディング用金合金細線

(57)【要約】

【目的】 樹脂封止時のワイヤ流れを低減させ、かつ接合強度の低下を防止するワイヤポンディング用金合金細線。

【構成】 純度99.995%以上の金にCa、Be、 YおよびCeまたはLaの何れか1種または2種および I nを含有せしめ、これらの元素の複合効果によって金合金細線のヤング率の向上を図り、必要に応じて銀と銅の他にPdまたはPtのいずれか1種または2種を含有させ接合強度を向上せしめる。

【効果】 5mm以上のロングスパンを要する半導体装置における樹脂封止後のワイヤ流れを10%以下に抑える。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カルシウムを3~40重量ppm、ベリリウムを0.5~15重量ppm、イットリウムを4~30重量ppm、およびセリウムまたはランタンの一方または両者を4~30重量ppmの範囲内で含有し、かつイットリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または両者の総量を11重量ppm以上とし、なおかつカルシウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または両者の総量を70重量ppm以下とし、さらにインジウムを5~60重量ppmの範囲内で含有し、残部が金とその不可避不純物からなるボンディング用金合金細線。

【請求項2】 さらに、銀を $5\sim40$ 重量ppm、銅を $5\sim30$ 重量ppm、およびパラジウムまたは白金の一方または両者を $5\sim30$ 重量ppmの範囲内で含有する請求項1記載のポンディング用金合金細線。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子上の電極と外部リードとを接続するために利用する金合金細線に関し、より詳しくは半導体素子上の電極とインナーリード間の配線距離が少なくとも3mm以上を有する半導体装置で、かつ接合後の接合強度を向上せしめるボンディング用金合金細線に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子上の電極と外部リードとの間を接続するボンディング線としては、電気伝導性、耐食性等の信頼性から金合金細線が主として使用されている。金合金細線をボンディングする技術としては、熱圧着法が代表的な方法である。熱圧着法は、金合金細線の先端部分を電気トーチで加熱溶融し、表面張力によりボールを形成させた後に、150~300℃の範囲内で加熱した半導体素子上の電極にこのボール部を圧着し、超音波振動を付加して接合せしめた後に、さらにリード側との接続を超音波圧着接合で行う方法が一般的である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体素子の集積度の進歩に伴って、論理回路用半導体素子上の電極数が増加し、かつ半導体装置の小型化が図られている。電極数の増加は、半導体素子上の電極間ピッチあるいはインナーリード間ピッチの加工限界等の制約から、半導体素子上の電極とインナーリード間との距離を必然的に長くし(以下ロングスパンと称する)、従来3mm程度であった金合金細線の接続距離が4.5~5mmに増大している。その結果、半導体素子の樹脂封止時に、樹脂の流動抵抗による金合金細線の変形によってワイヤ流れが生じ、金合金細線間の接触による半導体装置の不良を起こしやすいこと、また近年、半導体素子上の配線幅を細くするために従来の純アルミニウム配線からアルミニウ

ム合金配線へと変わりつつあり、半導体素子上の電極表面に生じる酸化物層により金ボールとの接合強度が低下して接合信頼性を悪化させる現象や、振動断線を抑えるためにリードフレーム上にポリイミドフィルムを接着した構造を用いることから、ボンディング時の接合温度を低温化せざるを得ず、このため接合強度の低下と接合信頼性の悪化を招く等の問題が生じている。

【0004】半導体製造業界では、これらの欠陥の発生がないか、あるいは極めて欠陥発生率の少ない新規な口10ングスパン用金合金細線への要望が高かった。本発明は、半導体素子上の電極とインナーリード間の配線距離が少なくとも3mm以上を有する半導体装置で、かつ接合後の接合強度を向上せしめたボンディング用金合金細線を提供することを目的とするものである。

15 [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来の各種金合金細線と上述の各種欠陥との関係を詳細に調査した結果、樹脂封止の際に流入する樹脂の流動抵抗によって生じるワイヤ変形を防止するには、金合金細線のヤング率を高くすることが有効であることを見出した。ヤング率を向上させるには、金合金細線の再結晶温度を高くし、かつ破断強度を向上させた金合金細線とすることが有効である。本発明者らは、種々の金合金細線を試作して研究を行った結果、以下の元素類を含有せしめた金合金細線が、樹脂封止時のワイヤ流れ欠陥を防止し、信頼性を向上できることを見出した。また、接合強度を向上させるには、ボンディング時の超音波接合条件の変更のみでは十分な対応はできず、金合金細線の成分による接合性の改善法を研究した結果、ある元素添加の組み合わせで改善できることを見出した。

【0006】本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨とするところは下記のとおりである。

(1) カルシウムを3~40重量ppm、ベリリウムを0.5~15重量ppm、イットリウムを4~30重量35 ppm、およびセリウムまたはランタンの一方または両者を4~30重量ppmの範囲内で含有し、かつイットリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または両者の総量を11重量ppm以上とし、なおかつカルシウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンの一40 方または両者の総量を70重量ppm以下とし、さらにインジウムを5~60重量ppmの範囲内で含有し、残部が金とその不可避不純物からなるボンディング用金合金細線。

【0007】(2) さらに、銀を5~40重量ppm、45 銅を5~30重量ppm、およびパラジウムまたは白金の一方または両者を5~30重量ppmの範囲内で含有する前記(1)記載のボンディング用金合金細線。 【0008】

【作用】以下、本発明の構成についてさらに詳細に説明 50 する。本発明に使用する金は、少なくとも純度99.9 95%以上のものを前提としている。金の純度が99. 995%未満の場合には、含有する不純物元素の種類に もよるが、ボンダーのキャピラリーによるループ高さ制 御を行う場合に、ボールネック部に亀裂を生じる発生頻 度が増大する他、本発明の構成による金合金細線の特性 のバラッキが増大する結果、金合金細線としての安定し た品質を確保できなくなる。望ましい金純度としては、 99.99%以上である。

【0009】金中のカルシウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンは、伸線加工時に適度な加工硬化をもたらし、伸線途中での断線の発生を防止する他、金線の加工組織の熱処理による再結晶温度を上昇させる効果が知られている(例えば、ドイツ国特許公告第1608161号〔1970年9月24日〕、特開昭58-154242号公報等)。

【0010】本発明者らは、研究の過程で、カルシウム、ベリリウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または両者を含有する金合金細線がヤング率を向上させ、結果として樹脂封止時に生じるワイヤ流れを低減させる効果があることを見出した。この効果は、イットリウムを含まない希土類元素類の組み合わせ場合には、調質熱処理後の金合金細線の破断強度が、イットリウムとセリウムまたはランタンの一方または両者との組み合わせの場合と同様に向上するものの、ヤング率の向上には必ずしも十分でなかった。

【0011】また、インジウムは、従来ループ高さを高くする効果が知られていたが(例えば、特開昭63-145729号公報)、本発明者らは研究の過程で、これがヤング率を向上させる効果を有することを新たに見出した。この組み合わせの場合には、イットリウムとセリウムまたはランタンの一方または両者の含有量がほぼ等量の場合に、その効果が大きくなることを見出した。他方、インジウムの場合は、含有量を増加させても調質熱処理後の金合金細線の破断強度には変化がない。イットリウムとセリウムまたはランタンの一方または両者とによる効果とインジウムの効果を組み合わせることで、調質熱処理後の金合金細線の破断強度を必要以上に大きくすることなく、ヤング率を向上させることができる。

【0012】スパン5mm以上の半導体装置の樹脂封止後のワイヤ流れは、従来の金合金細線を使用した場合には、一般的に10%を超えるのが現状である。ワイヤ流れをこれ以下にするには、図1~図4に示すように、ヤング率の値が8500~9000kg/mm¹以上の値にする必要があることが実験結果から判明した。なお、本発明におけるヤング率は、いづれも引張試験法で得られた常温での値で表示した。

【0013】カルシウムの含有量が3重量ppm未満では、本発明の他の構成元素を最大限に含有せしめたとしてもヤング率の値が上述の値には達せず不十分であることから、カルシウムの下限を3重量ppmとした。ま

た、ロングスパンのボンディングを行うと、一般的には 3 mm未満の距離のボンディングの場合よりループ高さ が高くなる傾向があり、ループ高さを制御するためには カルシウム含有量を増量させる必要がある。しかしなが 5、本発明の構成要素であるイットリウムとセリウムま たはランタンの一方または両者の含有量が合計30重量 ppmで、なおかつカルシウム含有量が40重量ppm を超えると、現状のボンダーに設置されたアーク放電用電源の特性では、安定したボール形成が可能な最短時間 10 の放電条件(例えば、0.5ミリ秒以下)にしてもボール先端部に収縮孔が発生して真球ボールが形成されない こと、およびシェア強度の低下が著しいことから、カルシウム含有量の上限を40重量ppmとした。

【0014】 イットリウムとセリウムまたはランタンの

15 一方または両者の共存効果としては、上述した如く、ヤ ング率を向上させる効果がある。本発明者らは、本発明 の他の構成元素、すなわちカルシウム、ベリリウムおよ びインジウムとこれらを同時に含有させた場合に、従来 の金合金細線のヤング率よりも高い値が得られることを 見出した。上述のヤング率(8500~9000kg/ mm¹) を得るためには、イットリウムとセリウムまた はランタンの一方または両者のそれぞれの含有量が4重 量ppm以上で、かつこれらの合計量が11重量ppm 以上である必要があることから、下限値をそれぞれ 4 重 25 量ppmとし、これらの総量の下限値を11重量ppm とした。ただし、スパンが5mm以下の場合には、この 下限値未満でも樹脂封止時のワイヤ流れ量を10%以下 にできることは、スパンが短く流動樹脂との接触面積の 低下分だけワイヤ変形が減少することからも明らかであ 30 る。また、ヤング率の値を8500~9000kg/m m¹以上の値にするためには、イットリウムとセリウム またはランタンの一方または両者の含有量をほぼ同量に することが望ましい。他方、イットリウムとセリウムま たはランタンの一方または両者の含有量が、それぞれ3 0 重量 p p m を 超え、 なおかつ本 発明の 構成 元素のう ち、カルシウムが40重量ppmを超えると、前述のア ーク放電用電源の特性では大きな収縮孔がボール先端部 に形成され、半導体索子上の電極との接合時にこの収縮 孔が残存すること、またシェア強度の低下が大きくなっ 40 て接合信頼性を低下させることから、イットリウムとセ リウムまたはランタンの一方または両者の上限を、それ

【0015】ベリリウムは、加工硬化による伸線時の金合金細線の強度を向上させる効果が知られている。ベリリウムと、カルシウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または両者を含有する金合金細線は、ボールネック部の結晶粒を従来の金合金細線よりも細かくできる効果がある他、常温強度を向上させる効果もある。この効果は、カルシウムを含有する条件下では、ベリリウムが0.5重量ppm未満では加工硬化の

ぞれ30重量ppmとした。

効果が十分に得られず、一方、他の共存元素を含む場合には、15重量ppmを超えるとボール部の硬さが大になり、結果としてボンディング時に電極下部の半導体素子に割れ等の損傷を起こす場合があること、またボール先端部に収縮孔が発生して充分な接合信頼性が得られないことなどから、ベリリウム含有量の上限を15重量ppmとした。

【0016】インジウムの効果としては、上述の如く、 ループ高さを高くすることが知られている。本発明者ら は、この効果の他に、再結晶温度やその他の機械的特性 には殆ど影響を与えずにヤング率を向上させるという効 果を見出した。さらに、カルシウム、ベリリウム、イッ トリウム、およびセリウムまたはランタンの一方または 両者との共存状態では、複合的効果によってヤング率の 値をさらに向上させる結果、容易にヤング率の値を85 00~9000kg/mm¹以上にでき、結果として樹 脂封止後のワイヤ流れを低減できることを見出した。こ の効果を確実に発現させるには、インジウムの含有量は 5 重量ppm以上が必要である。他方、インジウムの含 有量が60重量ppmを超えてもヤング率の向上効果は 認められるものの、ループ高さは却って低くなる傾向が あり、なおかつループ高さのバラッキが増大することか ら、インジウム含有量の範囲を5~60重量ppmとし

【0017】カルシウム、ベリリウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタン一方または両者を含む金合金細線は、いずれの元素も酸素との親和力が強く、ボール表面に酸化物を形成する結果として、半導体素子上の電極との接合において剪断強度(以下シェア強度と称する)が低下する傾向がある。また、ポリイミドフィルムをリードフレームに接着させて、インナーリードの振動を抑えるなどの周辺材料等の制約から、ボンディング時の温度を低温化させる場合も同様に剪断強度が低下する。

【0018】本発明者らは、上記のような場合に、バラジウムまたは白金の一方または両者と、銀および銅とを共存させることにより、このシェア強度の低下を防止できることを見出した。この理由については、未だ十分に解明されていないが、電極と接合される部分の酸化物がボールネック側に移行し、接合強度を確保するのに必要な金属面が存在しているためと考えられる。

【0019】パラジウムあるいは白金と、銀および銅は、金と全率固溶する元素であり、金中に数パーセント以上を含有させると機械的強度の向上に効果があるものの、100重量ppm以下の微量添加では機械的強度の向上には殆ど寄与しないことが知られている。ボール接合部の剪断強度(シェア強度)を向上させる効果は、種々の実験の結果、パラジウムまたは白金の一方または両者が5重量ppm%未満では十分な効果がなく、また30重量ppm超ではその効果が飽和し、ループ高さのパ

ラッキが増大する傾向が現れることから、パラジウムまたは白金の一方または両者の範囲を5~30重量ppm とした。

【0020】銀を含有せしめると、わずかながらボール 05 ネック部の引張強度を上げる効果があるが、ボール接合 部の剪断強度(シェア強度)を大にする効果は、銀が5 重量ppm未満では、他の元素が十分に存在していても 不十分であり、また40重量ppm超では、接合部の長 期信頼性を低下させる傾向があることから、銀の範囲を 10 5~40重量ppmとした。

【0021】銅は、その他の銀、白金あるいはバラジウムが十分に含有されている場合でも、5重量ppm未満ではボール接合部の剪断強度(シェア強度)を大にする効果が十分でなく、また30重量ppm超では、その他の共存元素の共存下で形成したボールの硬度が大になり、ボンディング時に半導体素子の損傷を起こす頻度が増加することから、その範囲を5~30重量ppmとした。

【0022】また、バラジウムあるいは白金は、銀および銅との共存によって、ボールネック部のループ制御時に金合金細線が受ける変形によって生じる微細な損傷が低下させる効果が認められた。しかしながら、バラジウムまたは白金の一方または両者と、銀および銅からなる元素の総量が多くなるとループ高さのバラッキが増大することから、これらの総量を25~50重量ppmの範囲にすることが望ましい。

[0023]

【実施例】以下、実施例について説明する。まず、金純 度が99.999重量%の電解金を用いて、前述の各添 30 加元素を含有する母合金を個別に高周波真空溶解炉で溶 解鋳造して溶製した。このようにして得られた各添加元 素の母合金の所定量と、金の純度が99.999重量% である電解金とにより、本発明の構成成分からなる表1 ~表13 (表11のつづき-2) の金合金と本発明の構 成成分の範囲外の成分からなる表14~表18 (表16 のつづき-2) の金合金を高周波真空溶解炉で溶解鋳造 し、その鋳塊を圧延した後に常温で伸線加工を行い、加 工硬化の増大によるダイヤモンドダイスの寿命低下の防 止と伸線時の集合組織制御のために、金合金細線の中間 40 焼鈍工程を加えた。さらに伸線加工を続け、最終線径を 25 μm φ の金合金細線とした後に、大気雰囲気中で連 続焼鈍して金合金細線の伸び値が約4~5%になるよう に調整した。

【0024】得られた金合金細線について、常温の機械 45 的特性を表1~表13に併せて示した。また、本発明の 構成成分の範囲外の金合金細線の機械的特性を表14~ 表18に併せて示した。これらの金合金細線のボンディ ング特性を調査するために、ボール径を金合金細線の 2.5倍になるように調整し、接合条件とループ制御条 50 件を一定条件に設定した高速自動ボンダーを使用して、 QFP100ピンのリードフレームにスパン5.0mm にしたダミー半導体素子上の電極とインナーリードとの 間を接合した。その後、ループ高さ、ワイヤ変形量、プ ル強度、およびシェア強度を測定した。

【0025】ルーブ高さは、微小距離測定機付投影機を用いて半導体素子の電極面を基準線にし、100本のループの最高高さを求めて平均値とバラツキを求めた。ワイヤ変形量は、微小距離測定機付投影機で基準線に半導体素子上の電極に接合したワイヤネック部とインナーリード側の両接合部を合致させた後に、金合金細線の隔たり(最大たわみ量)の距離を各100本測定し、その平均値で示した。

【0026】プル強度は、ボンディング後の金合金細線の中央部(各スパンの中央部)にフックを掛けて、垂直に移動させて金合金細線が破断する際の最大荷重を100本測定し、その平均値で表した。シェア強度は、半導体素子上の電極に接合したボール部を素子の電極から3μm離れた位置の冶具を電極と平行に移動させてボールを剪断破壊し、その時の最大荷重を測定した100個の平均値で評価した。

【0027】また、このボンディング時に別途作成したボールを、走査型電子顕微鏡で形状と収縮孔の有無を、各金合金細線につき5個を観察し、正常なボールが5個とも得られたものを〇印、異常なボールが2個以上観察された場合には×印で表示した。ワイヤ流れは、同一ロットの封止用樹脂を用いてシングルポット方式の封止装置にて樹脂封止した後、柔X線透過装置で金合金細線の変形量をワイヤ変形量の測定と同じ要領で、5個の半導体装置の樹脂流入孔の両側の各5本、総計50本の最大たわみ量の百分率で示した値の平均値から、7.5%以下を〇印で、10%以下を△印で、10%を超える場合を×印で表わし、表1~表18に示した。

【0028】図1および図3には、表1~表13の本発明実施例の代表的な成分についてのインジウム、イットリウム、およびセリウムまたはランタンの含有量を変化させた場合のヤング率を引張試験法で求めた結果を示し、また図2および図4には、この金合金細線を樹脂封

止した後のワイヤ流れを上述の方法で測定した結果を示 した。

【0029】本発明の構成成分からなる表1~表13の 各金合金細線のボンディング結果は、表14~表18に 記載する比較例に比べて樹脂封止後の流れ率がいずれも 10%以下を示し、ボール形状もいずれも正常であっ た。なお、表14~表18の比較例の試作材中にも樹脂 封止後の流れ率が10%以下を示す金合金細線もある が、いずれもループ高さのバラツキやワイヤ変形量が大 10 きかったり、シェア強度が50gf以下であるか、ある いはボール形状が異常である等の欠陥を有している。 【0030】プル強度は、一般には最低4gf以上の値 であればよいといわれているが、表1~表13の実施例 の結果はいずれもこの値を満足している。これに対し 15 て、比較例の中にはこの値を満たさない場合もあった。 また、シェア強度は、一般的には最低40gf以上あれ ば、半導体装置としては問題がないとされているが、ス テージ温度を低くせざるを得ない場合には、一般的に1

0gf以上低下する傾向があることから、最低50gf

20 以上が望まれる。本発明の構成成分からなる各金合金細

線は、いずれも50gf以上の値が確保されている。

【0031】本発明の範囲内の銀、銅、および白金またはバラジウムの一方または両者を含む金合金細線の剪断強度は、これらを含まない同一成分の場合より、いづれも高い値を示している。図2および図4の結果は、ヤング率の値と樹脂封止後のワイヤ流れ量との関係を示すもので、ヤング率とワイヤ流れ量とには明らかに相関があることを示しており、ヤング率が高くなるとワイヤ流れ量は減少している。このことからも、表1~表13に示す本発明の構成成分からなる金合金細線の樹脂封止後のワイヤ流れ量が表14~表18の比較例よりいずれも良好であることは、単に金合金細線の破断強度に依存するのではなく、ヤング率の寄与が大きいことを表している。

35 【0032】 【表1】 実施例その1 (表1)

7	4.6.0.7	100	<u> </u>															
No.	_	元	<u>未 f</u>	有	#	(w t.	ppr	(۵		機械	的強度	ループ	6 2	發	辭	ジェア (ef)	뾅	製器
70.	Be	Cı	Y	8	Ag	Ça	Pd	Pt	to	E. 100	3.1(gf)	(µm)	σ	CX2	(A)	(Et)	料店	胖岳
1	0.5	-	8	в	0	0	D	0	8	£2	12.3	209. 0	4. 67	10.03	6.6	66. 2	0	0
2	0.0	8	5	6	0	0	0	0	20	4, 3.	12.2	219. 8	4. 18	6. 81	6.9	66.4	Δ	0
8	0.5	-	В	6	0	0	0	0	60	4. 3	12, 2	201.9	4. 76	8.48	6.4	65. 8	0	0
•	0.7	4	4	29	0	0	0	0	5	4.2	18.6	200.2	5. 10	8, 98	6.4	64.5	0	0
5	0.5	8	5	29	. 0	0	0	0	58	4.4	13.4	199.8	4. 11	9, 20	6. 9	64.8	0	0
6	0. 6	5	1.5	14	0	0	0	0	25	4.5	18.0	208.9	4. 56	9. 87	6.6	63. B	0	0
7	0. B	3	28	4	0	0	О	0	5	4.2	12.9	205, 2	5. 78	9. 95	6.5	65.5	0	0
В	0.8	4	28	6	0	0	0	0	5	4. 8	12.6	201.6	5. 93	8. 48	6.4	64.7	0	0
8	0.7	10	9	10	0	0	0	0	20	4.4	12.9	198, 6.	5. 13	B. OL	8. 3	62.8	0	0
10	0.6	16	13	14	0	0	0	0	30	4.5	13.3	187.6	4. 21	9. 35	6.0	58. 5	0	0
11	0.5	15	27.	27	0	0	0	0	7	4.8	14.5	175.0	4. 82	l. 55	5. 6	58.5	0	0
12	0.5	15	26	27	0	0	0	0	25	4.8	14.5	181.7	5. 28	9. 19	5.8	58. 3	0	0
18	0.6	20	12	12	0	0	0	0	80	4.2	13. 5	184. 0	4.54	9. 84	8.9	57.8	0	0
14	0.8	20	20	21	0	0	0	0	80	4.5	14.0	179. 1	5. 73	9. 88	5. 7	54.9	0	0
15	0.9	88	6	5	0	0	0	0	5	4.2	13. 1	166. 1	5. ED	9. 98	5.3	63.3	0	0
16	0.7	38	6	7	0	0	0	0	55	4.6	12.9	163. 7	5. 99	8. 57	5.2	52.3	0	0
17	0.6	87	14	15	0	0	0	0	6	4.7	18.6	162.4	5. 29	8. 68	5.2	50. D	0	0
18	0.7	89	14	14	0	0	0	0	59	4.6	18.6	155. 1	4. 82	9. 52	5.0	49. D	0	0
18	0.5	40	20	8	0	0	0	. 0	7	4.5	13.5	162.0	5, 94	7. 72	5. 2	49.4	0	0
20	0.8	88	10	SO	0	0	0	0	55	4.8	18.7	158.0	5. 16	9. 04	5. 1	48.6	0	0

[0033]

【表2】

実施例その1(表1のつづき-1)

	,				- -					40.44	44. 85. 65.		-		-7.3.	11-7	491814	47 - 1.
No.		元	来 :	9 有	量	(wt.	ppt	u)		模模	的強度	ループ	90	發	좲	新正	點	紫 -徐
nu.	8e	Ca	Y	Ce	Ag	Ca	Pd	Pt	[n	B. 100	8. 1(gf)	(tr m)	σ	(%)	₹gf⟩	(gt)	秤街	
21	7	8	7	В	0	0	٥	0	8	4.5	11.6	219.0	4. 26	9. 43	8. 7	66.1	0	0
22	- 6	-4	5	- 6	0	0	0	0	20	4.7	11.6	218.7	-4. 97	8.78	6. 9	65.5	Δ	0
23	7	4	8	6	0	0	0	٥	60	4.8	11, 8	202.7	5, 67	9, 80	8.4	85.4	0	0
24	7	3	8	29	0	0	0	0.	5	4.2	13. 1	201.8	5. 68	9. 78	6.4	64.2	0	0
25	6	. 8	7	29	0	0	0	0	58	-6.4	13.1	197. 5	5. 62	9. 72	6.3	83.7	0	0
26	В	3	15	14	0	. 0	0	0	25	4.5	12.5	211.8	5. 51	9. 58	8.7	64, 1	0	0
27	В	. 8	28	6	0	0	0	0	5	4.2	12.5	202. 6	5. 21	9. L2	6. 4	64.4	0	0
28	Б	4	28	8	0	0	0	0	5	4.8	12.8	201.9	4.41	9. 84	6.4	64. 2	0	0
29	8	10	9	10	0	0	0	0	20	4.4	12.5	197. 9	5. 87	9.85	6.3	61.7	0	0
80	6	16	13	14	0	٥	0	0	80	4.5	18.0	186.8	4.83	8.57	5.9	57. 9	0	0
31	6	15	27	27	0	0	0	0	7	4.8	14.1	174.1	5.29	9. 24	5. B	55. 6.	0	0
8 2	7	15	25	27	0	0	0	0	25	4.8	14.0	180. 8	4.82	9.96	5.8	55.4	0	0
33	7	20	12	12	0	0	0	0	30	4.2	13. 1	183. 1	5.94	8.49	5. B	58.6	0	0
3.4	7	20	20	21	0	0	0	0	80	4, 5	13.6	178. 3	5. 15	9,03	5.7	54.8	0	0
3 5	7	38	8	7	0	0	0	0	5	4.2	12.8	165.3	4. 25	9.41	5.3	52. 8	0	0
3 6	7	89	7	7	0	0	0	0	55	4.6	12. 5	162.0	4. 94	8.72	5.2	51.8	0	0
3 7	7	37	14	15	10	0	0	0	В	4.7	18. 2	161.5	5. 57	9. 66	5.2	49.4	0	0
38	7	39	14	14	1 0	0	0	0	59	4.6	13. 2	154.3	5, 89	9. 36	5.0	48.4	0	0
8 9	В	40	20	9	0	0	0	0	7	4.5	18.2	161.1	4.89	8. 85	5.2	48. 7	0	0
40	7	39	10	20	10	0	0	0	55	4.8	13.7	157. 9	5.45	9.47	5.0	48.0	0	0
	Ь	70					<u> </u>	<u> </u>										

[0034]

【表3】

No.		元	肃台	#	#	(W L.	PPD	n)		機械	的強度	ルーフ	有さ	211	좲	χ=χ (ar)		张一张
LMU.	Be	Ca	Y	Ce	Ag	Çu	Pd	Pt	la	E.100	1. 1(gf)	(me)	σ	鸭	(iii)	(Er) C	神庙	解 强
41	14	a	7	6		0	0	0	6	4.8	11.4	21L4	5.05	8. 20	6.7	65, 6	0	0
4 2	14	3	5	6	•	0	0	0	21	4.8	11.5	219. 2	5. 88	9. 70	6.9	65. 5	۵	0
48	14	4	6	7	٥	0	٥	0	68	4.8	12.0	202.8	4, 30	8. 94	8.4	84.9	0	0
44	14	3	T	28	0	0	0	0	5	4.2	18.1	201. 2	5.08	8. 93	6.4	83.8	0	0
4.5	15	3	T	30	٥	0	0	0	58	4.4	13.1	196. 8	5.96	9.98	6.8	88.5	0	0
4 6	14	8	15	14	0	0	0	0	24	4. 5	12.6	212.5	5. 21	10.85	8. 7	63. 9	Δ	0
47	14	4	28	6	0	0	0	٥	6	4.2	12.6	202.0	4.40	11.60	8.4	63.8	0	0
48	14	8	28	6	0	0	. 0	0	5	4. B	12.2	202. 6	5. 33	11. 12	8.4	64.0	0	0
4 9	14	10	11	10	0	0	٥	0	21	4.4	12.6	198.7	4.74	9. 84	6.3	-61, C	0	0
50	14	16	15	14	0	0	٥	0	30	4.5	18.0	185.6	5.03	7. 88	5.9	57. 2	0	0
51	14	15	28	26	D	0	٥	0	7	4.3	14.0	173.6	5.83	12.19	5.5	55, 1	0	0
5 2	14	15	28	27	0	0	0	0	20	4.3	14.1	179. B	4. 17	11.11	5.7	55.0	0.	0
5 3	14	20	12	12	0	B	0	0	80	4.2	13.1	182.6	4.72	9. 81	5.8	56. 3	0	0
5 4	14	19	21	21	0	0	0	0	29	4.5	18.6	178.6	5.00	10.40	5.7	54, 2	0	0
5 5	14	39	6	7	0	0	0	0	8	4. 2	12.8	165.4	5.74	12,00	5.3	52.2	0	0
5 8	14	40	7	7	0	0	0.	0	57	4.6	12.5	160.8	5. 83	12.19	5.1	51.2	0	0
57	14	37	14	15	0	0	0	0	8	4.7	13.3	161.0	4.17	11.11	5.2	49.1	0	0
58	15	89	14	16	0	0	0	0	58	. 4.8	13.4	154.0	4.72	12.30	4.8	47. 6	0	0
5 9	. 14	40	19	9	0	0	0	0	5	4.5	13.2	158.7	4. 30	8.80	5, 1	48.6	0	.0
80	14	89	9	20	D	0	0	. 0	56	4.8	18.7	158.8	5.08	10.58	5, 0	47.9	0	0

備者;(1) 樹脂液丸 肝压基度 8≤755%(目)。(7.5≤△≤10(可) ×>10(不可)

[0035] .

【表4】

Na.		元	肃 1	3 1	₽	(wt.	pp	n)		機械	的強皮	ループ	få	發	乙生	2-1	觀點	彩-伏
NO.	Be	Ca	Y	Ce	Ag	Cu	Pd	Pt	ΙD	E. 1(%)	B. 1 (gf)	(un)	O	*(%)*	좲	(計)	DILAL	1 5
1	0.5	4	4	7	5	5	5	0	6	4.2	12.4	208.4	6.34	8.72	8.8	68.0	0	0
2	,0. B	3	7	7	0	5	5	5	6	4.3	12.2	212.1	5.41	9. 58	6, 7	68. 5	0	0
8	0. 5	4	6	5	8	6	5	3	6	4.3	12.1	209, 4	4. 37	9.88	6.8	68. 6	0	0
4	0. 7	4	7	6	2	6	T	3	5	4.2	12.8	207. 6	6.87	9.80	6.6	88.8	Ò	0
5	0. 5	3	6	5	28	39	27	0	28	4.4	12.0	220. 8	4.27	9.72	T. 0	74.1	0	0
6	0. A	4	7	4	0	38	29	28	25	4.5	12.0	216.6	6.46	8.92	6. 8	72. 9	Δ	0
7	0. G	3	5	6	15	40	20	11	24	4.2	12.2	220.5	6.81	9.90	7.0	74. 9	Δ	0
8	O. 8	4	8	7	8	22	15	5	25	4.6	12.1	216. 3	5.48	9.48	6.8	71.8	0	0
9	0.7	10	9	·10	6	40	5	0	20	4.4	12.0	198.6	4. 52 '	10.08	8.3	85. 6	0	0
10	0.6	16	13	14	0	39	5	5	30	4.5	13.3	187, 6	5.78	9.84	8.0	61. 9	0	0
11	0.5	15	27	27	0	38	30	6	7	4. 3	14.5	175.0	5. 33	9. 26	5.6	61.9	0	0
1 2	0.5	15	26	27	7	87	30	0	25	4. 8	14.5	181.7	4. 18	9. 59	5.8	61. 7	0	0
8.1	0.6	20	l2	12	6	22	18	5	80	4. 2	13.5	184.0	4.83	10.48	5.0	62. B	0	0
14	0.8	20	20	21	6	40	5	0	30	4.5	14.0	179.1	4.50	9. 78	5.7	58. 8	0	0
2	0. 9	38	6	7	0	39	5	5	5	4. 2	18.1	166.1	5. 17	9.03	5.8	56. 7	0	0
8 1	0.7	39	T	7	0	38	90 .	В	55	4.6	12.9	163. 7	6.03	10. 20	5. 2	57. 8	0	0
17	0.6	37	14	15	7	37	30	0	6	4.7	13.6	182.4	6.05	10. 23	5.2	55.4	0	0
18	0. 7	39	14	14	28	89	27	0	59	4. 6	18.6	155. [6. 11	10. 31	5.0	56. B	0	0
1 9	0. 5	40	20	θ	0	88	29	28	7	4.5	13.5	162, 0	6. 27	8. 65	5, 2	57. 4	O.	0
20	0.8	39	10	20.	6	22	18	5	55	4.8	13.7	158.0	5, 22	9. 11	5.1	54.1	0	0

[0036]

【表5】

保険加工のり	/# A	のつづき-1	`
表面がでいる	122 4	1 ゆつつぎー 1	,

U.		元	* 1	有	. 🚉	(wt.	ррл	n).		機械	的強度	ループ	(ż	發	쬶	ジェア (ef)	뾄	彩~失
Ko.	Be	Ga	Y	Ce	As	Cu	Pđ	Pt	In	E. 1(%)	B. I(gf)	(mm)	0	7%)		(st)	BEAL	<i>"</i>
21	7	3	4	6	28	39	80	0	6.	4.5	11.6	211.4	8. 18	10.40	6.7	73.8	0	0
22	6	4	7	4	0	40	29	30	20	4.6	11.5	218. 1	7. 15	11.55	6.9	74.0	Δ	0
23	7	8	6	6	15	38	25	13	60	4.3	11.7	205, 8	4.17	10.39	6.5	74.7	0	0
24	7	а	8	29	6	5	5	0	5	4. 2	12.9	205. 9	4. 13	9. 52	8.5	67.1	0	0
25	6	4	7	29	0	8	8	7	58	4.4	13.2	196. 1	4. 70	10. 80	8.2	65. 9	0	0
28	7	8	15	14	2	7	5	6	25	4.5	12.5	218.8	6. 25	8.60	6.8	67. 2	0	0
27	7	3	28	4	28	7	. 5	0	5	4.2	12.3	205. 6	5. 1A	9, 05	6.5	68. 2	0	0
28	7	8	28	6	0	8	Б	30	5	4.6	12.2	203. 0	6, 06	10.24	6.4	67.8	0	0
38	6	10	8	10	0	25	17	12	20	4.4	12.5	197. 9	8.12	10. 33	6.8	68.7	0	0
30	7	16	13	14	27	20	16	8	30	4.5	13.0	188.8	B. 80	8. 67	5. 9	84.9	0	0
8 1	В	15	27	27	0	5	29	7	· T	4.8	14.1	174. 1	5, 80	9. 21	5.6	59. 0	0	0
3 2	7	15	26	27	27	5	7	2	23_	4. 3	14. 1	180. 8	B. 39	8. 78	5.8	59. 1	0	0
88	6	20	12	12	В	27	12	5	80	4.2	18. 1	183. 2	5, 55	9. 55	5.8	82.8	0	0
34	7	20	20	21	11	26	17	0	30	4.5	13.6	178.8	4. 76	10.37	5.7	59. L	0	0
3 5	7	38	6	7	6	5	5	0	5	4.2	12.8	165.3	6. 39	8. 79	5.8	54.8	0	0
3 6	7	39	7	5	0	6	6	7	55	4.6	12. 3	164.0	5. 58	9. 56	5.3	-54. 9	0	0
3 7	7	37	14	15	2	7	5	8	6	4.7	13. 2	161.5	4. 78	10.41	5. 2	52. 2	0	0
38	7	30	14	14	28	7	5	0	59	4. B	13.2	154.3	4.16	9. 56	5.0	51.6	0	0
8 9	6	40	20	4	O	37	28	29	7	4.5	12.8	169.7	4. 78	10.41	5. 2	58.2	0	0
40	7	89	10	20	15	80	27	18	55	.4.8	13.7	157. 2	4.17	8. 58	5.0	56.6	0	0

[0037]

【表6】

XIII!	リモの2										44- 74- A	ルーフ	***	ワイギ	プル	2.7	###EEE	.K−A
No.		元	末 :	3 1/3	*	(wt.	ppn				的強度			锁	쇎	ジェア (まり)	뾅	彩~获
uu.	Be	CA	Y	Ce	Ag	Co	Pd	Pt	In	E, L(%)	8.1(gf)	(µn)	0		_			
41	14	4	7	8	7	В	6	0	6	4.8	11.5	209.0	4. 82	10. 46	6.6	67.6	0	0
4 2	15	3	6	6	0	7	6	6	7	4.5	11.6	218.4	4.25	9. 70	8.8	68, 2	0	0
43	14	4	6	7	4	6	7	8	6	4.3	11.9	208.5	5. 06	8.89	6.6	68.2	0	0
44	14	4	7	28	5	40	6	0	5	4.2	13.2	199. 8	5. 74	9, 81	6.3	68.8	0	0
4 5	14	3	7	30	8	6	29	0	58	44	13.1	196.8	5, 27	9. 16	6. 8	66. 5	10	0
4 6	15	3	15	14	0	6	7	30	24	4.5	12.5	213. 3	6. 29	8. 86	6. 8	87.6	0	0
47	• 14	3	28	6	30	8	В	٥	6	4.2	12,5	205. 1	5, 29	9. 19	B. 5	67. 6	0	0
48	14	8	28	6	10	38	28	0	5.	4. B	12. 2	202.4	6, 35	8, 74	B. 4	69. B	0	0
4 9	14	10	11	10	5	28	19	12	21	4.4	12.6	196.7	5. 44	8.41	6. 9	67. 8	0	. 0
50	15	16	15	14	0	25	.18	11	30	4.5	18.0	185.6	4.47	9.99	5.9	62.1	0	0
5 1	14	15	28	26	28	87	29	0	7	4.3	14.0	178.6	5. 84	9. 67	5. 5	82.7	0	0
5 2	15	15	28	27	1 0	39	29	27	20	4. 3	14.0	179.8	4. 99	8.79	5.7	68. D	0	0
5 3	14	20	12	12	20	38	30	9	80	4, 2	13.1	182. 6	5.55	9.55	5. B	65.5	0	0
. 5 4	15	19	21	21	5	20	13	7	28	4.5	13.6	178.8	4.76	10.88	5.7	59. 4	0	0
5 5	14	39	6	1 7	10	39	В	80	6	4.2	12.8	165. 4	4.11	9. 50	5.8	57.7	0	. 0
5 6	14	40	7	7	7	6	6	0	8	4.6	12.6	184. 8	4.66	10.25	5.8	58.9	0	0
5 7	14	37	14	15	1 6	7	6	8	7	4.7	13.8	162.0	6, 15	10.88	5. 2	51.4	0	0
5 8	14	39	14	16	1 4	8	7	3	В	4.6	13.4	159. 3	6, 37	8.78	5.1	51.0	0	0
	+		+	10	5	28	18	12	5	4.5	13. 2	158.7	- 5, 48	9, 46	5,1	55.4	0	0
5 8	14	40	19		+	25	16	11	56	4.8	13.7	156.3	4.68		-	+	0	0
80	14	38	9	20] 0	20	To	1 11	1 20	4.0	30.1	1000		1		ختند		

佛书:{}} 幣脂於和野馬產品 8≤基據:級倫敦 L/表示5 <◇≤白夏母:取締氏×>10 (不可)

[0038]

【表7】

実施例その8(表7)

No.		元	* 1	有	量	(wt.	pps	n)		機械	的強度	ループ	68	2.1.3	ズル	红	龘	紫-茶
m.	Be	CL	Y	La	Ag	Ca	P4	Pt	In	E. 1 (%)	3, 1 (gf)	(µa)	•		糖	Test?	14年	解留
1	0.6	8	4	7	0	0	0	0	10	4.2	11.0	184. 8	3.41	9. 32	5.9	72.2	4	0
2	0. 5	8	7	6	0	0	٥	0	30	4.4	10.8	192.5	4. 27	9. 15	6.1	71.7	Δ	0
3	0. 7	4	В	6	0	0	0	0	60	4.1	11.2	195. 9	4. 18	8. 70	6.2	71.9	0	0
1	0.6	8	В	80	0	0	0	0	10	4.5	11.3	161.4	3.75	7. 50	5.6	71.8	0	0
5	0.7	8	.7	20	0	0	0	0	80	4.1	11.6	171. 8	4. 22	8.01	5.9	71. 1	0	0
8	0.5	4	7	80	0	0	0	0	60	4. 2	11.7	17L 1	4, 00	8. 32	5. 9	70.7	0	0
7	0.7	3	11	11	0	0	0	0	10	4. 2	11.0	183. 8	3.42	9. 36	5. 8	72. 0	Δ	0
8	0.6	8	12	11	0	0	0	0	80	4.4	10.9	191. 8	4, 90	9. 28	6. l	71.4	0	0
9	0.5	4	21	20	0	0	0	0	11	4.1	11.7	149. 4	4. 22	8. 99	4.8	70, 8	0	0
10	0.6	4	21	20	0	0	0	0	59	4.4	11.4	169. 6	3.99	8. 27	5.1	69. 7	0	0
11	0.6	3	30	6	a	0	0	0	10	4.5	11.1	146, 1	8.38	8. 24	4.7	71. 2	0	0
12	0.5	8	29	7	C	D	0	0	80	4. 1	11.4	157. 3	4. 20	8.94	5.0	71.8	0	0
1 3	0.7	4	30	8	0	0	0	0	60	4. 2	11.5	167. 4	8.96	8. 14	5.0	70.1	0	0
1.4	0.7	4	29	30	0	0	0	0	11	4.1	12. 2	120. 5	3. 27	· 8. 89	4.8	68, 2	0	0
1 5	0.6	4	30	27	0	0	0	0	57	4.4	11.9	143. 6	8. 90	7. 67	4.8	68.0	0	0
18	0.5	20	8	6	0	0	0.	0	10	4. 2	11.6	151.8	3. 13	8. 43	4.9	68.4	0	0
17	1	20	7	- 6	0	0	. 0	0	30	4.2	12.1	155. 1	3, 51	9. 66	5.0	66.8	0	0
18	0.6	21	В	8	0	0	0	0	60	4. 8	11.5	172.9	4. 56	7. 18	5. 5	67. 9	0	0
19	0.5	20	В	29	0	D	.0	0	10	4.8	12.2	132.3	3. 95	8: 16	4.6	67.2	0	0

[0039]

20 【表8】

実施例その8(表7のつづきー1)

		元	来 :	3 有	-	(wt.	ppn	a)		機械	的效度	ループス	68	217	IN	おって	娜	紫 -水
No.	Be	Ca	Y	La	Ag	Cu	Pd	Pt	[n	B. I (87)	8.1(gf)	(aa)	σ	掰	辭	多主度 (gr)	蠫	禁一帮
20	0, Đ	20	7	29	0	0	0	0	30	4.1	12.8	131. 7	8. 28	8. 98	4.8	65. 5	0	0
2 1	0. B	21	6	80	0	0	0	0	60	4, 2	12.2	149. 3	3. 94	B. 10	5. 2	67.1	0	. 0
2 2	.0.8	20	80	6	0	0	0	0	10	4. 3	12.0	117. 0	8, 28	8. 77	4.2	68. 5	0	0
28	1.1	20	29	6	0	0	٥	0	80	4.1	12.6	110. 2	3. 80	7.68	4.3	85.0	0	0
2 4	0.6	21	30	7	0	0	0	0	80	4.2	12.0	184. 0	4. 87	9.49	4.8	66.0	0	0
2 5	0,8	89	6	7	0	0	0	0	10	4. 2	11.9	143. 0	L 42	9. 62	4.6	63.9	0	0
26	0.7	38	6	В	0	0	0	0	80	4. 2	12.5	142.7	4. 53	7.07	4.6	62.8	0	0
27	0.5	40	8	6	0	0	0	0	60	4. 5	11.8	1.58. 8	3. 88	7.86	5.1	64. 1	0	0
28	0.6	39	8	19	0	0	0	0	10	4.3	12.1	188_2	4. 58	7.08	4.6	63, 8	0	0
2 9	0.5	40	8	· 18	0	0	0	0	60	4.2	12. l	15L 5	9. 88	7. 92	5.2	65. 8	0	0
3 0	0.7	38	19	6	0	0	0	0	10	4.3	12.0	128. 6	4. 58	7. 24	4.1	63.0	0	0
3 1	0.8	40	18	8	0	0	0	0	80	4. 2	12.0	145. 9	4.00	8. 32	4.7	68, 5	0	0
3 2	8	3	u	11	0	0	0	0	12	4, 3	11. 1	175. 6	8. 42	9. 36	5, 8	70.1	0	0
88	8	4	10	111	0	0	0	0	58	4. 5	11.0	189. 7	4, 30	, 9. 27	6.0	70.4.	.0	0
3 4	8	3	21	· 19	0	.0	0	0	12	4, 4	11.5	145. 4	4. 22	9.01	4.7	68.6	0	0
8 5	8	4	28	29	0	0	0	0	28	4.8	12.2	121. 8	4:00	8. 32	4.1	67.5	0	0
3 6	В	12	6	11	0	0	0	0	29	4.5	11.5	165. 8	3. 42	9. 38	5.8	88. 0	0	0
31	5	11	20	20	0	0	0	0	80	4.6	11.8	139. 7	4. 80	9. 27	4. 9	87.8	0	0
3 8	В	20	10	10	0	0	0	0	12	4.2	12.0	150.2	4. 28	8.03	4.8	58. 5	0	0

[0040]

【表9】

実施例その3(表7のつづき-2)

No.		元	# 1	有	#	(wt.	ppr	n)		機械	的強度	ルーフ	高さ	發	蘇	(E)		紫-界
INO.	Be	Ca	Y	La	Ag	Cv	Pd	Pt	In	R 1(X)	B. 1(gf)	(µm)	σ	CK)	(ৱা)	(gr) ~	1000	製-規
8 9	7	22	11	11	0	0	0	0	60	4	12.3	162.6	4. 02	8. 86	5.2	66.5	0	0
40	8	20	22	21	0	0	0	0	12	4, 2	12.7	112.1	3. 45	9. 48	4.0	64. 8	0	0
41	7	22	20	19	٥	0	٥	0	57	4.8	12.5	184. 0	4. 40	9. 58	4.7	64.8	0	0
42	8	.20	24	24	D	0	0	0	28	4.5	12. 5	114. 1	4. 48	9. 84	4.2	65. 1	0	0
48	7	26	T8	21	0	0	0	0	80	4.5	12.5	122.4	3. 21	8.70	4.5	64. 3	0	0
4.4	15	4	6	6	0	0	0	0	10	4.1	11.4	161. 1	3.74	7.50	5. 2	69. 6	0	0
4.5	15	\$	7	7	0	0	0	0	80	4	11.4	182. 4	4.22	9.00	5. B	69. 3	0	0
4.6	15	4	29	8	0	0	0	0	10	4.4	11. 6	124. 6	4, 00	8. 30	4.1	87. 8	0	0
47	15	3	30	6	0	0	0	0	60	4.2	11.7	148.8	8.40	9. 52	4.6	67. 4	0	0
48	15	4	8	29	0	0	0	0	10	4.4	11.8	137. 2	4.28	9. 14	4.8	68. 3	0	0
4.8	15	8	7	30	0	0	G	0	60	4, 2	11. 0	157. 1	4. 12	8. 68	5.4	68.4	0	0
50	15	20	6	8	0	0	0	0	10	4.1	12. 3	184. 9	9. 73	7.44	4.4	65.5	0	0
5 1	15	18	6	6	0	0	0	0	60	4.2	12 1	153. 9	4. 17	8. 86	5.8	6B. 3	0	0
5 2	15	20	6	6	0	0	0	0	80	4.2	12. 2	154. O	3. 87	7. 91	4.9	68. 1	0	0
5 3	15	20	7	28	0	0	0	0	10	4.4	12.6	111.4	4, 57	7. 21	4.0	84.7	0	0
5 4	15	20	8	29	0	0	0,	0	60	4.2	12.8	129. 8	3. 98	8, 24	4.5	64.7	0	0
5 5	14	20	11	11	0	0	0	0	10	4.8	12.2	137. 5	3. 35	9.16	4.7	68. 2	0	0
56.	15	22	12	11	"0	0	8	0	58	4.4	12.1	150. 0	4. 18	8. 72	5.1	65.0	0	. 0
5 7	13	20	21	20	٥	0	0	0	11	4.1	12.8	107. 9	3.78	7.55	4.2	84.7	0	0

[0041]

【表10】

実施例その3(表7のつづき-3)

. 1		元	素	â	有		(wt.	ppr	n)		機械	的独度	ルーフ	高さ	發	쬶	美工及 (gt)	難	表表
No.	Be	Ça	Y	La,	Ce	Ag	Cu	Pd	Pt	Ìp	E. 1 (X)	8, 1(gf)	(µm)	σ	7385	(et)	(gt) ~	評価	拼码
58	15	22	21	20		0	٥	0	0	57	4.4	12.6	120. 3	4. 02	8. 36	4.0	63.6	Ö	0
5 9	15	20	28	8		0	0	D	0	10	4.4	12, 4	100.5	8. 45	9. 48	4.1	68.8	0	0
60	15	20	29	6		0	0	٥	٥	60	4.2	12.5	117.2	4. 40	9. 58	4.2	64. 3	0	0
6 i	15	40	6	8		0	0	0	0	10	4.1	12.8	122.6	4. 48	D. 84	4.0	81.7	0	0
8 2	15	89	8	7		0	0	0	0	60	4.2	12.7	135.7	3. 21	8. 70	4.4	61. 1	0	0
68	15	40	6	18		0	0	0	0	10	4.4	12.8	112.3	8.74	7. 50	4.0	61.0	0	0
64	15	39	7	17		0	0	0	0	60	4.2	12.9	129, 6	4.22	9.00	4.5	64. 1	0	0
6 5	13	37	11	11		0	0	0	0	30	4. B	12.3	127.4	4.00	8. 30	4. 8	62.5	0	0
6 8	15	88	12	11		0	0	0	0	58	4. 4	12.5	139.3	3, 40	9. 32	5.2	. 61. 5	0.	0
6 7	18	37	16	15		0	0	0	0	12	4.6	12.5	113.7	4. 26	9.14	4.4	51.3	0	٥
6.8	15	39	14	16		0	0	B	0	58	4.4	12.7	128.5	4. 12	8, 68	4.8	81.3	0	0
B 9	15	40	18	6		0	0	0	0	10	4.4	12.7	108.7	8.73	7.44	4.0	81.0	0	0
70	14	39	17	7		0	0	0	0	60	4.2	12.8	127. 5	4. 17	8. 88	4.8	64.0	0	0
71	0.7	4	11	5	. 7	0	0	0	0	15	4.1	11. 1	187.4	3.91	B. 31	6.0	71.0	0	0
7 2	8	20	10	8	. 5	0	0	0	0	30	4.5	11.0	138.5	4. 20	9. 33	5. 7	68. 8	0	0
78	7	22	15	21	. 15	0	0	0	0	17	4.3	12.4	133, 1	4. 15	9. 54	4.5	84.3	0	0

爾考:()) 常丽族九智庙養護 8≤155%(度) 1/3/5<△≤10 (可) (本司)

[0042]

【表11】

実施例その4 (表 1 1)

No.		元	未 1	有	量	(wt.	ppn	n)		機械	的強度	ループ	ίċ	211	が	¥=₹	難	紫
no.	Be	Ca	Y	La	Ag	Cu	Pd	Pt.	(a	E. L(K)	B. 1 (gf)	(µa)	. 0	機	GT.	戦 (gf)	W	群 強
1	0.6	3	6	€	5	5	5	-	10	4, 2	11.0	184. 3	6. 13	7. 47	5. 9	74. 3	0	0
2	0.6	3	T	6	5	5	-	5	Į1	4.3	11.1	185.7	6, 16	9. 47	8.1	75. 1	0	0
3	0. 7	3	12	11	40	30	30	-	10	4.4	10, 8	182.7	5.44	8. 24	5.8	77.6	0	0
4	Q. B	4	11	11	40	80	- 1	29	10	4.5	10.6	184.8	5.86	9. 52	5. 9	76. 9	0	0
5	0.6	.4	12	11	40	30	15	14	9	4.4	10, 8	182.7	5.49	8. 38	5.8	77.6	0	0
6	0, 5	3	30	11	24	16	-6	19	10	4.5	11. L	148.1	5. 99	7. 10	4.7	78.9	0	0
7	0,8	8	80	11	25	18	29	_	10	4.8	11. 3	145.5	6, 36	8, 25	4.5	75. 1	0	0
8	0.5	20	13	11	31	28	6	1	10	4.2	11. 6	152.7	5. 87	9.55	5.0	73. 3	0	0
9	0.5	20	10	1.1	86	28	_	ß	10	4.3	11.5	152.0	5. 52	8. 47	4.9	72.9	0	0
10	0. 7	21	11	11	30	6	29	-	60	4.3	11.5	172.9	6.07	7. 35	5.5	72. 8	0	0
11	0.7	89	11	11	5	5	ı	30	10	4.2	11.9	143.0	6, 58	8, 93	4.6	69. 4	0	0
12	0.0	40	12	11	30	20	6	7	60	4.3	11.8	15B. 8	6.47	8.59	5.1	69. 3	0	0
13	0.8	50	80	11	5	5	5	-	10	4.3	12.0	117.0	6. 17	7.66	4, 2	69. 6	0	0
14	0. 7	20	30	11	5	5	ı	5	10	4.4 -	1L B	115.8	6. 86	B. 96	4.1	69. 6	0	.0
15	0. B	21	80	11	20	15	10	-	80	4.2	12.0	134.0	6. 24	7. 89	4.3	70. 9	0	0
16	0.7	39	19	11	10	15	10	5	.10	4.3	11. 8	126. 6	5. 55	8.58	4. 9	68. 9	0	0
17	0.8	40	18	11	5	80	5	.10	60	4. 2	12.0	145. 9	6. 18	7.87	4.1	68.2	-0	0
18	5	12	11	11	7	6	8	-	28	4. 5	11.5	188. 9	6. 83	6.90	8. 2	72. 2	0	0
1 9	В	12	12	11	19	11	-	14	29	4. 2	11. 8	183. 5	8. 18	7.71	6. 1	73.0	0	0

[0043]

【表12】

。 真筋例その4(数11のつづき-1)

		元	未 :	市	#	(wt.	ppo	1)		機械	的強度	ループ	5 ≥	쬻	좲	ジェズ (gr)	點	報一提
Ko.	Be	Ca	Y	La	Ag	Cu	Pd	Pt	1n	E. L(X)	B. I(gf)	(µm)	σ	* ****		(Er) C	种品	解 贫
20	4	12	13	12	29	18	3	10	29	4.3	11.7	164. 8	6.90	7.09	6. 1	73.6	0	0
2 1	6	12	11	12	37	28	20	9	29	4.5	11.6	166, 2	6, 35	8. 22	6. 2	74. 8	0	0
2 2	7	20	24	25	10	8	6	5	28	4.4	12.7	112.9	5. 84	9. 47	4.8	69. 2	0	0
2 3	6	20	24	. 24	18	14	8	20	28	4.5	12.5	115.7	5, 44	8. 23	4.4	70.4	0	0
2 4	6	20	23	24	29	8	11	6	28	4.3	12.7	117, 5	5. 66	9. 51	44	TO. 1	0	0
2 5	7	26	19	21	87	14	8	-	30	4.5	12.5	124.0	5. 48	8. 35	4.7	69.5	0	0
26	. 4	26	20	20	29	13	9	5	80	4. 6	12.3	127. 6	5. 96	7.03	4.8	69. 9	0	. 0
27	В	28	19	18	10	29	8	10	30	4. 5	124	129.1	B. 30	B. 07	4.8	69. 7	0	0
28	8	20	11	11	5	30	20	10	86	4.2	12.1	155. 1	5.71	9.06	5.0	71.7	0	0
2 8	8	20	29	11	40	30	15	15	30	4.1	12.6	118.2	6. 58	8, 93	4.2	71.8	0	0
30	8	88	18	11	5	15	80	-	30	4.1	12.6	126. 2	8.47	8.59	41	67, 8	0	0
8 1	7	88	11	11	5	5	_	8	30	4.2	12.5	142.7	6. 17	7.88	4.6	68.8	0	0
92	13	12	12	11	29	17	5	8	29	4.2	11.8	154.7	6. 85	7.16	5. 7	72, 8	10	0
3 3	15	20	11	12	40	5	-	8	10	4.1	12.8	134.9	6.23	7.85	4.4	70.4	10	0
3 4	15	20	11	11	5	80	5	-	60	4.2	12, 2	154.0	6.52	8. 47	4. B	70.3	0	0
8 5	15	40	11	11	20	15	10.		10	4.1	12.8	122.6	6.07	7. 36	4.0	87. 8	0	0
3 6	15	39	13	12	40	80	5	24	60	4. 2	12.7	185. 7	6.50	8. 95	4.4	69. 2	0	0
3 7	15	8	80	11	30	20	8	4	GD.	4.2	11.7	143. 8	6.48	8, 63	4.6	73.0	0.	<u> </u>
88	15	20	28	12	25	18	14	15	10	4.4	12.4	100.5	4.76	7.17	4.0	70. 5	1.0	1.0

[0044]

【表13】

実放例その4 (数11のつづき-2)

٠.	٠.	元	索	\$	有	量	(wt.	ppr	n)		裸核	的強度	ループ	高さ	辭	辭	拉工	點	禁一 经
No.	Be	Ca	Y	La,	Ce	Ag	Ca	Pd	Pt	ſn	6. 1(X)	8. 1 (gf)	(µm)	σ	~ (%)	क्रि	使 放 (gf)	解描	能 協
8 9	15	20	29	11		15	30	80	_	60	4.2	12.6	117.2	5. 45	8. 25	4.1	70.5	0	0
40	14	21	28	12		16	30	_	QE	60	4.4	12.2	119.1	5. 88	9.56	£ 2	71.1	0	0
41	15	40	18	11		80	20	10	1	10	4.4	12.7	108.7	5. 52	8. 49	3. B	67. 2	0	0
4 2	15	89	17	12		6	5	3.	5	60	4. 3	12.8	127.5	6. 08	7.89	4.1	<i>6</i> 5. 5	0	0
4 8	7	20	12	10.	10	8	28	18	10	50	4. 3	12.3	154.1	5. 63	8.85	4.9	70.4	0	0.
44	8	36	18	8,	18	5	5	-	5	25	4.2	12.8	120.4	6. 63	7.82	4.5	68. 5	.0	0
4 5	15	21	26	13.	8	15	80	3	25	55	4.4	12.6	112.3	5. 54	9.41	4.0	70. B	0	0

: (1) 射距抗丸原伝差性 8~7 to 5 (東) / 7 5 × 古真球・収納孔 × 10 (不可)

[0045]

20 【表14】

TL ERY	その1	(表)	14)									,						
No.		元	聚 包	5 有	#	⟨₩t.	ppp	1)		機械	的強皮	ループ	ਵਿੱ	發	좲	新	龘	ボール
nu.	8e	Ca	Y	Ce	Ag	Ca	Pd	Pt	În	E. I (%)	B. 1(gf)	(µm)	. σ	70%5	(a)	(Ef)	解倍	
1	0.0	14	14	14	12	12	0	0	٥	4.4	12. 9	153, 1	8. 33	10.40	4.9	53. 9	Δ	0
2	0.1	14	14	14	0	1	1	1	4	4.0	13. 2	178. 7	7. 90	10.72	5. 6	57.9	Δ	0
3	0.4	2	1	2	0	30	20	0	2	4.0	11.1	216. 8	8. 73	10, 28	6.8	86. 8	×	0
4	0.3	1	8	0	0	0	30	30	79	4.6	10.0	201. 8	7. 70	11.41	6.3	67.0	×	0
5	0, 2	8	2	2	5	0	0	O.	20	4.0	11.3	221.5	8.70	10.99	7.0	65. E	×	0
В	0.2	20	4	0	20	10	1	20	80	4.7	10.8	198.4	8, 91	10.98	6. 2	63. 7	×	0
7	0	21	1	8	0	0	0	C	0	4.5	11.5	157. 3	7. 85	11.64	5.0	57.2	Δ	0
8	0	19	29	30	3	20	10	10	10	4.5	14.0	173.6	6.61	10.09	5.4	58. 2	Δ	0
8	0	50	1	28	0	B0	0	0	80	4.5	18.4	165.3	7. 87	B. 68	5. 2	43. 5	0	×
1.0	7	3	1	0	0	0	50	10	0	4.5	10.3	192. 8	8. 81	10, 75	8.1	88.7	×	0
11	8	4	3	, 40	20	0	0	40	1	4.6	13. 2	188. 8	9.00	9.05	5. 8	61.5	Δ	0
12	6	4	36	2	0	1	40	٥	8	4.0	12.4	203. 4	B. 10	10.03	6.4	59. 1	Δ	0
13	5	6	32	34	1	0	0	0	58	4.0	14. 4	191. 8	7. 21	11.13	5.7	57. 8	Δ	×
14	В	4	2	50	20	12	30	20	1	4.8	18.4	187. 9	6. 66	10, 18	5.9	68. 9	0	×
1 5	8	4	35	29	30	0	0	30	9	4.7	13.7	194.8	7.49	9.78	8.1	56. 1	Δ	0
16	5	44	36	0	0	0	0.	0	29	4.5	12.3	169.5	8. 15	10.11	5.4	47. 3	0	×
17	6	43	1	42	1	0	10	1	45	4.5	13. 9	160, 2	7. 41	9.95	5.1	46.3	0	×
18	6	45	2	1	0	5	0	0	15	4.4	11.8	174.8	7.93	9.77	5.5	52. 1	Δ	0
18	8	50	0	4	10	20	20	10	2	4.7	11. T	160, 6	B. 82	10,42	5.1	55. 7	Δ	×
20	16	42	2	1	0	0	60	0	10	4.0	12.1	172.6	10. 94	B. 79	5.4	50.6	Δ	0

[0046]

40 【表15】

比較例その1 (表14のつづき)

		元素含有量(wt.ppm)													좲	ジェア (gr)	難	報り
No.	Be	Ca	Y	Ce	Ag	Cu	Pd	Pt	1n	E. I (%)	B. I(gf)	(µm)	0	發	G	(sr)	料理	联路
21	17	48	10	0	50	8	0	50	20	4.0	12.0	173.1	11.85	10.07	5.5	50. 5	0	×
2 2	18	80	0	0	0	0	. 0	0	0	4.8	10.9	138.4	10, 82	11, 91	4.4	52.7	Δ	×
2 3	20	43	10	10	40	0	1	40	10	4.8	12. 9	163.4	7.06	10.80	5, 2	45.4	0	×
2 4	10	20	0	0	0	0	0	D	10	4.6	10.5	198.2	11. 29	10.81	6. 2	62, 5	Δ	0
2 5	10	40	0	0	0	0	0	0	10	4.5	10.9	181.2	10. 60	10.83	5. 7	57.6	Δ	0
2 6	10	60	0	0	0	0	0	0	10	4.6	11.0	170.9	9. 88	10.88	5.4	52.5	Δ	×

商考:(1) 常用流水程度基第 8≤10 设备代表 L/最小 5 < 交≤10 (可) (不可)

【0047】

20 【表16】

H127	1その2	(我)	(6)															
,	٠.	元	素(有	最	(wt.	PPI	n)		機械	的強度	ループ語	iż	瓣	쬶	A T	龘	聚-聚
No.	Be	Cz	Y	La	Ag	Cu	Pa	Pt	In	E. 1(%)	3, 1(gf)	(µn)	σ	2062	爾	"(gf)"	一	許多
1	0	2	1	1	0	0	0	Q	3	4	9. 2	214.5	8. 21	11.75	7. 3	73. 3	×	0
2	0	1	1	83	0	0	0	0	65	4.4	9. 1	246. 2	11.1	11.53	8.4	73. 4	×	0
3	0	22	20	C	0	0	0	0	2	4.2	11.1	140.0	8.87	8.34	4.8	68.0	Δ	0
4	0	20	21	0	0	0	0	0	28	4.5	10.9	158.6	8.25	9.25	5. 5	68. 4	Δ	0
5	. 0	10	· 15	8	0	0	0	0	10	4.4	11.5	163.6	9. 20	8.20	5.7	67. 1	Δ	0
8	0	51	5	8	0	0	0	0	30	4.2	12.4	163.1	8. 14	9.05	5.7	55.7	0	×
. 7	5	2	0	5	0	0	0	0	2	4.6	8.1	201.7	10.8	11.26	6.9	71.5	×	0
8	5	1	5	0	0	0	0	0	15	4.8	9.1	217.5	14. 8	10.19	7.8	T1.6	×	0
9	4	1	8	-5	0	0	0	0	85	4.4	· 9.1	232.8	LO. 6	11.43	7.5	71. B	×	0
10	10	2	5	5	0	0	0	0	0	4.6	9.8	167.5	9.76	10.67	5.8	69. 8	Δ	0
11	11	1	5	В	0	0	0	0	10	4.3	9.4	194.1	10.1	B. 51	6. 7	70.2	×	0
12	9	22	20	0	0	0	0	0	2	4.2	10.9	124.5	8.42	9.80	4.4	59. 9	Δ	0
13	10	20	21	0	0	0	0	0	28	4.5	10.6	141.4	9. 65	10.38	4.5	57.2	Δ	0
14	11	10	15	8	0	0	0	0	10	4.4	10.3	150.8	9. 25	11.93	5. 8	55.1	Δ	0
15	12	51	5	8	0	0	0	0	30	4.2	11.5	142.5	9. 28	12.01	5.0	53. 8	0	×
16	20	48	0	0	0	0	0.	0	1	4.8	10.7	128.1	9, 37	12.29	4.5	58. 3	Δ	×
17	21	51	0	0	0.	a	0	0	70	4.5	11.0	157.4	8.00	11.22	5.5	52. 9	0	×
18	20	49	89	0	0	0	0	0	1	4.8	11.6	88,5	8.54	10.10	8.2	49.4	0	×
1 6	21	51	0	42	0	0	0	0	70	4.5	12.4	105.6	8.96	9.68	3.8	44.5	0	×

[0048]

【表17】

比較例その2	(#1	Rのつづきー	1)
LUCCOST V 4	/ XX 1	0-0-0-0	

		元素合有量(wt.ppm) Be Ca Y La Ag Cu Pd								経被	的強度	ループ高さ		發	辭	名"天 (at)	뾃	整整
ko.	Be	Ca	Y	La	AB	Co	Pd	Pt	lo.	ELICO	B. 1 (gf)	(µm)	σ			(af)		
20	18	50	41	39	0	0	٥	0	1	4.8	12. 9	17.5	7. 49	8. 38	2.8	38.4	0	×
21	20	52	40	42	0	0	0	0	70	4.5	13. 3	15.2	8. 84	10.87	3.4	47.7	0	×
22	0	2	5	5	10	0	0	0	3	4	9. 9	201.4	10.5	11.65	6.9	12.7	Δ	0
2 8	0	1	5	8	0	10	۰	0	65	4.4	9, 2	231. 9	8. 99	8. 44	7. 9	7L.7	×	0
24	0	22	20	0	0	0	9	0	2	4.2	10.7	140.0	9. 58	7. 26	4. 9	64, 1	Δ	0
25	-0	21	22	0	0	0	0	12	2	4.3	10.0	142, 2	9. 08	8.69	5. 1	68. 7	Δ	0
28		20	21	0	10	10	0	0	298	4.5	9. 9	158.6	9.82	8. 93	5. 5	60. 9	Δ	0
27	-	10	15	8	8	1 0	14	0	10	4.4	9.9	163.6	8.11	8. TO	5. 7	65. 7	Δ	0
28	0	10	15	8	8	0	0	10	10	4.3	10.2	164. 8	9, 83	T. 97	5.8	68. 9	Δ	
29	-	51	5	8	0	11	13	0	30	4. 2	10.4	168, 1	8. 15	8. 81	5.7	48.8	0	×
30	5	2	5	5	1	10	0	0	2	4.6	9, 2	191.5	B. 93	9. 27	6.6	65.6	Δ	0
31	5	2	5	5	1	10	8	8	2	4.4	9. 9	189. 2	8.42	9. 80	8.3	65. T	Δ	0
3 2	5	1	5	8	45	0	0	0	15	4.3	9.4	207. 6	9.85	10.68	7. 1	68. 8	Δ	
33	4	1	5	8	0	39	0	0	- 63	4.4	8.3	224. 6	11.8	11. 95	7. 8	64.9	4	0
3 4	10	2	5	5	10	0	87	0	2	4.8	8,8	182. 9	9. 31	12.07	6.8	87. 0	Δ	0
8 5	11	1	5	8	50	4	20	0	10	4.8	8.4	194. 1	12.5	10.90	6.7	87. 8		0
3 6	9	22	-20	0	47	26	0	0	2	4.2	10. 9	124.5	11.5	9. 64	4.6	58.7		0
37	10	20	21	0	45	2	18	0	28	4.5	10.6	141.4	10. B	11.18	4. 9	59. 2		0
38	11	10	15	. 8	4	23	10	16	10	4.4	10.5	144.8	8.35	9. 35	5, 1	65. B		0

[0049]

【表18】

比較例その2(安16のつづきー2)

AJK7	1	Z	* 1	3 7	*	(wt.	ppr	4)		機械	的独庶	ルーフ	高さ	辭	龤	2-7		张-张
No.	Be	Ca	ΙΥ	La	AR	Cu	P4	Pt	Io	B. L (%)	B. I (gf)	(µn)	σ	7%7		(ef)	評価	評量
3 9	12	31	5	8	47	35	30	10	50	. 4.2	11.1	152.8	12.4	6. 92	5. 3	63. 1	0	х
40	15	48	21	1	45	2	8	10	28	4.5	11.8	115.4	9.98	7.78	4.1	54. 5	0	×
4.5	15	48	28	27	1	23	26	12	10	4.4	12.4	5B. 8	8.96	8. 29	3. 3	52.6	0	×
10	18	61	82	99	47	35	13	85	80	4.2	13.0	49.B	8. 84	8.88	8.0	49. 9	0	×

概念:{}} 常服流孔界低差響 8≤7.5%(度) L/表小5<☆≤含度。以解孔×>10(不可)

[0050]

【発明の効果】本発明の金合金細線は、ループ高さのバラッキが小さく、樹脂封止後のワイヤ流れが少ないことから、所謂ロングスパン用のポンディングワイヤとして有用な効果を有していることから、工業上極めて有用な特性を有するものである。

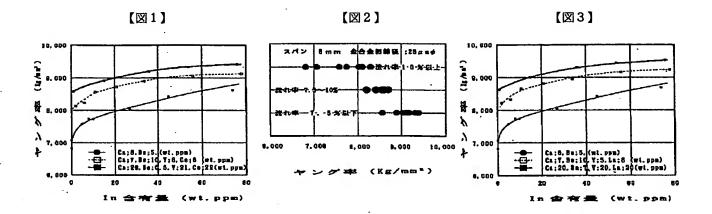
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の代表的な成分についてのインジウム、 イットリウム、およびセリウムまたはランタンの含有量 によるヤング率の変化を示す図である。

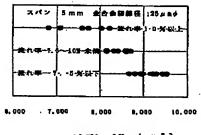
【図2】ヤング率の値と樹脂封止後のワイヤ流れ量との関係を示す図である。

【図3】本発明の代表的な成分についてのインジウム、 45 イットリウム、およびセリウムまたはランタンの含有量 によるヤング率の変化を示す図である。

【図4】ヤング率の値と樹脂封止後のワイヤ流れ量との 関係を示す図である。



【図4】



ヤング科 (Kg/mm*)